



深圳市鼎科实业有限公司

SHENZHEN TOP-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

研发新项目申请表

报告号: _____

项目名称:	306 系列		项目申请时间:	7.26	
项目申请人(组):	市场部	项目编号:		编制日期:	
市场现状分析及针对市场:					
深圳市场. Cost down - 版新的成本低. 提高频率的板卡. pcb面积缩小.					
申请项目的特点:					
适用于深圳 DVT 市场. 大/小尺寸. 时间要求: 8月中间送样. 月底批量.					
各部门审核及建议:					
业务部:		研发部:		生产部:	
张玲 7.26		邵磊 7.26			
最终审核:					